(i) 日本国特許庁(JP)

D特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—124469

SpInt. Cl.3	識別記号	庁内整理番号	砂公開 昭和57年(1982)8月	3 ♬
H 01 L 29/06 29/72		7514—5 F 7514—5 F	発明の数 1	
29/74 29/74		6749-5F	審查請求 未請求	
29/76		7377—5 F		
29/80	•	7925—5F 6749—5F	(金 18	E)
29/86		014321		

の高電圧半導体装置

ードヴエイル・クラレンス・ウ

EDN

質 昭56-197805

②出 · 颇 昭56(1981)12月10日

優先権主張 ※1980年12月10日 ※イギリス

(GB) @8039499

②発 明 者 デイセット・ジェームス・コエ の代 理 人 弁理士 杉村暁秀

英国サーリー・レッドヒル・ミ

オーク31

砂出 類 入 エヌ・ペー・フィリップス・フ 、ルーイランペンフアプリケン オランダ風アインドーフエン・

エマシンゲル29

高量压半導体鏡蓋 1. 强明の名称

2.特許請求の範囲

半導体本体と、少なくとも装置が高電圧動 作モードの時での半導体本体の一部を貫ねい て忽乏層を形成する手段とを異える異雑圧中 様体装ೆ後において、上紀半導体本体部が等! の準電形の第1の領域を複数仮異え、その間 に反対の名よの非常形の男よの領域がはさみ 込まれ、これらの外!と終まの質味の企敢が 少なくとも#似であり、少なくとも上蛇無! の假娘が少なくとも一つの彼世の動作モード の時前影本体部を貫ねいて延在する電気的に 並列な電視路を提供し、簡配高電圧動作モー とでは前部勢!と無よの無線が自由を守りで を持たない恋乏状態になつて正と負の空間電 荷領域が交互に並ぶ形となり、これにより空 **売贈が半導体水体部内に抜かることにより自** 出せてりてが排除された時この単導体本体系 にかかる高電圧を掛い、前記等!と明2の領 触の各々の浮さとドーピング機関とを附配密: 乏層により自由キャリャが排除された時前形 の交互に理層された質量の各々に形成される 単位面積当りの空間電荷が少なくとも、上配 **燃間電荷により形成される電券がこれを輸え** ればなだれ降服が前配半導体本体部で生する であるう選昇電界強度よりも低くなる程度に パランスさせることを物数とする高電圧半導

- 2. 前記第1と明日の領域を中導体本体の主義 間にほぼ平行に延在する交互機階層の形態と したことを特徴とする特許財水の範囲等!損 配数の高電圧半導体装置。
- 3. 前記主要面から切つた真内に前記算!の領 城間出を意気的に接続する手段と、削配飾は の機械同士を電気的に接続する手段とを設け、 糞の賃貸で失くの値被削出をコンタクトさせ ることを特徴とする特許確求の範囲能は収配 数の高電圧作導体験像。
- ▲ 約船構の新聞をV字形とでたことを物徴と

排開昭57-124469(2)

する特許物象の範囲第2項配数の高電圧半準 仏装置。

- a 前記半導体本体の需求の領域であつて、無 / の導電形であり、前配総合形成事段から繰 つた区域で前配等/の領域に提する領域によ り前記等/の領域同士を写気的に互に投続し たことを特徴とする特許薄束の範囲的紀今項 のいずれかに記載の高電圧半導体領域。
- a. 前記交互接層電域の一端に設けられ、前記 ボノの領域との間にシロットキー接合を形成 する会調ペース層により前記空芝層を形成し たことを特徴とする特許頻楽の範囲等ノ項な いし等よ項のいずれかに記載の高電圧半導体 体標。
- 7. 前紀半導体の別の領域であつて、第2の専電形で前記録 / の領域の各々の一端との間にpn 設合を形成する領域により前配控之層を形成したことを特徴とする特許請求の範囲等/項ないし等5項のいずれかに記載の再電圧半導体後置。

ランジスタを設け、前記交互被無無域を上し、 電界効果トランジスタのソースとがこの関係を の関に存在させ、前記等!の規模を が思すっとはなが電系効果トランジスタの 前記はよの個域が電系効果トランが供 のとことを 特徴とする 特許での では、 ののでは、 ののでは

- 12 前配ゲートがきょの福電形の別の領域となり、前配前ノの領域の各々の一端と pn 接合を形成することを特殊とする特許請求の義語 施川項記載の高電圧半導体接置。
- 13. 前記半導体機管に総器ゲート形電界効果トランジスメを設け、そのソースを終えの事間形の別の領域により前記交互接層領域から分離し、少なくとも「個のゲートを上起別の領域から絶極し、この別の領域内に専電性チャオルを容量的に発生させ、前記第「の導電形のキャリヤを電界効果トランジスをのソース

- 6 一つの動作モードでは電光が少数キャリヤとして少なくとも前記等!の気燥を使つて前記半導体本体部を質ねいて無限が流れ、袋種の動作モードがもう一つのモードに切り替え、ちれた時上配少数キャリヤが交互復層気域間のpn 接合を確えて排除されることを特徴とする特許請求の範囲前記各項のいずれかに記載の高電圧半導体袋費。
- 6. 前記事場体装置にバイボックトランジスクを設け、前記交互指層領域がこのパイポーラトランジスタのペースとコレクタの製設部を提供することを特徴とする特許額求の範囲的記を頂のいずれかに記載の高端出車導体装置。
- 10. 前紀半導体接種に電力用製剤ダイオードを 設け、前配交互機構転域がこの整施ダイオー ドのアノードとカソードの間の中間領域を形成することを特徴とする特許請求の範囲等/ 項ないし係す項のいずれかに記載の高端圧半 導体装置。
- 11 前記中導体経置に接合ゲート形態界効果ト

とドレインとの間に依し、前配交互復居領域 を上記の別の領域とトランジスタのドレイン との既に設け、前記等/の領域を更に上記ド レインの拡張部として役立てることを発致と する特許環境の顕微等/項ないし等2項のい ずれかに記載の基質圧半単体確信。

特開眼57~124469 (3)

近半導体器體。

- 15. 前記半導体本体を半導体層を複数図書使した形態として前記交互標層領域を構成し、この最下層の度を略縁蒸仮の上に取り付けることを特殊とする特許請求の範囲第1/項ないし 体1/項記載のいずれかに記載の高電圧半導体 4/世

■設する本体部との間に PD 接合を形成する本体の一般地とすることができる。 而して襲撃する本体内に空延層が拡がるのを制御することにより遊パイアスがかかつている PD 独合の降限電低を削削して例えば 100 V を越え、しばしばもつとずつと高い高電圧を取り扱えるペッー半導体装置を形成できることが知られている。

. よ発明の幹報な説明

る職種層にかかる電界効果作用により本体部内に 形成することもできるが、もつと特徴に行なわれ るのは本体部に顕接する接合形成手段により本体 部内に形成された整塊接合に遊パイナスをかける ことにより空芝層を設けるものである。上配接合 形成手段は例えば半導体本体上にデポジットされ、 ショットキー接合を形成するメタルペース層又は

空泛層はパイアスゲートを単導体を体から分離す

. 空業層で電圧降下することが多い。 従つて降級電圧を所貨通り高くするためには本体部の抵抗率 (従つてドーピング通便の遊散)を所望する電圧にほぼ比例して高くより、本体部の長さを所属する電圧にほぼ比例して長くして空之層が高く拡がるのに備える必要があることが一致に知られている。

独に世界効果トリンジスタ及びショットキーダイオードのような多数キャリケ殺世ではON 状態で単等体験関を洗れる電流がこの本体配を模切る必要があり、従つてその抵抗率と長さを増すと電洗的の度列低抗率が所望の逆電圧のほぼ二乗に比例して大きくなる。しかし、これは所定の最大に出め数時の半導体整理の電流数仮貌力を制限する。 住窟すべきことはここでいう位列低抗率(O・ca²)は所定の長さ(ca)と単位断削額(/ca²)とを有する電流路に沿つての原列抵抗(O)であることである。

それ故ごのような ON 状態ではキャリヤを流し、 OFF 状態では動作電圧をプロフクするように同一

14開昭57-124469 (4)

本体部を使う使い方は問知のように単導体接置の動作電圧により度列抵抗に制限を額する結果になる。 そしてこのため不本意ながらパケー本事体装置の単圧及び電池取扱能力が優られてくる。

また、PIN 整体耐又はパイメーラトランジステのような少数キャリキ疑問のテーンオフ密度を高めるためには、既に高低抗率の本体部内に住人された少数キャリキを沿窓に取り除く必要がある。これを実行するため本体部内に金のような存储合い、この時間合中心はライフライムキラーをして働き、ON 状態では本体部の直列抵抗が高くなり、OFF 状態では連パイアスがかかつている場合部を結える。 の偶像では本体部の直列抵抗が高くなり、OFF 状態では連パイアスがかかつている場合部を結える。

本発明によれは単海体本体と、少なくとも数量。 が高電圧動作モードの時ごの半導体本体の一部を 長ぬいて空芝勝を形成する手段とを美える高程圧 半単体製質において、上配半導体本体部が乗りの 導電形の第1の個域を複数個異え、その間に反対

単体接受の設計者に大きな自由を与える。 本発明によれば電気的に並列な電池路があるが、これは電池路が / 本だけの説知の中準体装置と比較して本体部を混る虚列抵抗を著しく小さくする。 無 / と 第 3 の 個域を十分に空乏化した時この本体部の交互機層され且つほぼパランスしている物法はマクロなスケールで見て実効的に異性材料であるかのように扱るまい、このため /00 ♥を越え、更にもつとずつと高い電圧取扱能力を与える。

単位面機当りの空間電荷は前配本体部内でほどパランスしているから前りと無よの優域は各個類のピンチオフ電圧以上の相対的に低い電圧を印まり、中が静静され空之層となる。このピンチオフ電圧は交互機関構造の互に優する領域関に形成されるPD 最合から個域中に空之層が拡がることにより一つの動域に沿つての電波路がピンチオフをリーンの電圧となったのはは遊り側側の原さとドービング最度とに依存するが例えばよないしかりの電圧

の第2の準電形の無よの似埃がはさみ込まれ、こ おちの用しと用るの領域の企数が少なくとも《闘 であり、少なくとも上記前1の領域が少なくとも 一つの装置の動作モードの時前記本体配を買めい て紅在する鬼気的に並刃な知此路を提供し、前紀 高電圧動作モードでは前配前!と単コの低級が高 由ヤヤリヤを拉ない空乏状態になつで正と負の空 関軍権関係が交互に並ぶ形となり、これにより空 乏層が半導体本体部内に拡がることにより自由中 ヤリヤが排除された時この半導体本体部にかかる 高電圧を担い、前記部(と語よの領域の各々の厚 さとドーピング講院とを前記型乏勝により自由を ヤリキが排除された時齢配の交互に機器された鉄 娘の各々に形成される単位面積当りの窓間推薦が 少なくとも、上配収制電荷により形成される電影 がこれを越えればなだれ降散が前記半導体が休息 で出ずるであろう監界電界強度よりも低くなる役 度にバクンスさせることを労働とする。

このような本発明に係る半導体装置構造は所留 減りの電圧及び電流収扱能力を得る上でパッー半

を印加した時間記の交互に復用した別イの領域との個域内の設定化した区域内の的記事体部がマクロのスケールで見た時実効的に実性材料であるかのように超る舞う。激し、正の空間電荷と乗の空間電荷が交互に相関されまりにの交互を開せなる。これによりこの交互を開催したが高く、更に交互を開催したのような本処明単細体観覚は少なくとも200 V、更には一層高く1000 V以上で動作するように数計することがで

交互被勝気はけ前配本体部を買いて良好な戦化 勝ま与えることができる。その場合各領域内の単位 位面複当りの空間電荷を開設する低域内の空間電荷を開設する低域内の空間電荷を開設する低域内の空間電子 荷とほぼパクンスさせると共に単導体の路限電子 により決まる一定の選系模以下にとど、明に係る単さない。これらの制限の範囲内で本発明に係る単さの 体政策の設計者は個々のドービング温度と厚いの 点で相当な自由を有し、各交互被勝低域毎に応

7月 88 57-124469 (5)

り自由に選択できる。このようにして各質域の歴 さを描くし、ドーピング構度を高めることにより、 本体部の実効ド…ピング複度を降限電圧を考慮せ ずに高めることができる。このようにして無くべ きことに本体部の直列抵抗率が路服電圧にほぼ比 例する電力用半導体装置を設計することができる。 それ故道列抵抗率が降級電圧の二乗に比例する肌 知の半導体装置で生するのと問題度に降服電圧が ドーピング論度により制限されないですひ。この ためドーピング満度を高くして直列抵抗を低くし、 火電池を流せるようにすることができる。この場 合 ON 状態で流れる電流は後述するように半導体 接世のタイプ知例により勢ノの領域若しくは終よ の領域又は両方を遊つて流れる。少数キャリヤ鞅 世のメーショフに関する限り、交互機能され且つ 常気的に並列な電流器が注入された少数ヤヤリヤ を迅速に排除し、改めて再結合中心を入れなくて も高流でメーンオフさせることができる有効な手 投を提供する。

これらの低級で多数サヤリヤ による写像を発せ

シスが得られるようにする。 この交互機能領域の 併榜成によれば 仮域間の 電気接続も簡単になる。 これは辨えば主要面から局所的 に交系機構層を買 めいて做城を現在させることにより実行すること ができる。このような假娘は茶板の界面とエピタ キシャル層の外側主要組との両方からドーベント を試散させることにより拡散領域を侵入させて形 返することができる。 しか し、この 場合金交互機 脂樹体が厚いとこの浮い槽 体を貫ぬいて 深い質域 を延信させる製造工程が不本意ながら既に設けら れている交互簡用層の特性に最影響を与えること がある。それ改このような深い要値は避けるのが 領ましく、そしてこれは不体の虫袋側から異を切 ることにより簡単に実現できる。斯くして好着な 実施例では前記男!の領域同士を電気的に接続す る療練手段と、物配器よの循模関土を異気的に接 就する最終手段とを上記の出表謝から切つたよつ の漢内に尖々設け、犬々の領域を博の保護で接触 させる。これらの舞は斬頭が日本形でもVネ形で もよく、これは異方性エッチングにより正確に数

前くの値域と構立の値域とは半導体本体の主要 面にはは平行に批在する交互復用の形理とする。 とができる。交互種類領域のこの特別な方向は深 に製金が簡単で、例えば基板上に交互に導電形が 変わる層をエピタキシャル成長させて簡単に作る ことができる。そして基板は前くの領域又は時る の領域の一つとなつてもよいが、そうでなくでも よい。各層のドービング漢度及び厚さは佐なして 制御し、層例士の間に必要とする空間電荷のベラ

けることができる。好達なのは新聞が V 字状の V・ 講を用いることである。 雅し、 V 調に すれば溝の 結割している何酸上に容易に且つ明確に限々の区 域を設けることができ且つこれらの 個職をデポッ ッ> 滑により良好に被援できるからである。

第1の領域例土はメタライゼイションにより五に電気的に接続することができる。しかし、交互機構構造の配置と方位とに依存するが一般に熱することを増よの領域と外野給することを増よの領域とが野給することを増よの領域とが関係といることにより簡単に回避できる。所くして半導体本体の無よの領域により前記第1の領域を指し、御配級自形成争段から雇れた区域で前記第1の領域と設するようにする。

・ 対定層を形成する事故の能要は半導体装置の形と形状とにより変つでくる。一つの形類では、ゲートを形成する導電層を障壁層(例えば、絶縁層)により半導体本体から分離し、ゲートに該当にパイアスをかけて環境層に電界効果作用を及びする。

排酬B57-124469 (6)

とにより空乏層を形成する。もう一つの形限では 半導体本体内の整定級合に遊べてアスをかけるこ とにより恋を形成する。而してこのような萎 焼焼合を形成する手段は前配交互機層領域の一増 上に設けられ、前配系!の領域との間にショット や一段合を形成するメタルベース層を異える。別 の核合形成手段は前配本体のもう一つの領域を設 け、このもう一つの領域を解よの場にPn 複合を形 成するものである。

本発明は多数キャリヤ被雇であれ少数キャリキー 装置であれ、多くのタイプの準導体装備、例えば 電力用整体器、サイリスタ、ペイポーラトランジ スタ及び電界効果トランジスタで利用することが できる。本発明のような交互機層和域を取ける構 金を用いる利益は電圧及び/又は電流数数能力が 向上することである。

このようにして一つの形態では簡配半導体接触が電力用量流をイオード(例えばショットキーを イオード又はPIN ダイオード)を具え、前形交互

成するメタルベース層とすることもできるし、生た第2の準電形で前配係!の質嫌の各4の一緒との間に pn 接合を形成する別の領域とすることもできる。 徒述するようにこのような 設合ゲート形電界効果トランジスタが ON 状態で動作する B 第1の領域と第2の領域との間の pn 接合にはむしろ順方向パイアスがかかり、少数キャリャが住入され、準電率変調により度列抵抗率が下がる。このような動作モードは上述した少数キャリヤをターンオフ時に交互程層領域とゲートとを介して間異に挑殴できる場合に右数である。

本知明に係る始継ゲート形電界効果トランジストランジスタを設け、そのソースを第2の事電形の別の領域により前記交互積層領域から分離し、少なくとも「個のゲートをよ記別の領域から絶縁し、 この別の領域内に導電性チャネルを容量的に発生させ、前記第1の導電形のキャリキを電界効果トランジスタのソースとドレインとの間に成し、初記交互接層領域を上影の別の領域とトランジスタ ・機関領域がこの整流ダイオードのアノードとカソード側の中間領域を形成する。もう一つの形態では前記半導体装備がバイボーラトランジスタを具え、前記交互被層領域が前記トランジスタのベースとコレクタの選及する部分を提供する、形記交互機関領域がサイリスタのベース領域の関係する部分を形成する。

交互複層構造の称々の部分を設合ゲート形であれ、 能験ゲート形であれ、電界効果トランジスタ の部分に用いると狭に好迹である。

このようにして本苑明に係る総合かート形電界
効果トランジスタは附記中導体設置に被交互機関に 被を上記電界効果トランジスタのの気候がこの観察レンとの間に存在させ、前記部1の最後がこのでは 効果トランジスタのチャネル個域を提供して 効果トランジスタのチャネル個域を提供して 新見の最級が電界効果トランジスタのゲートにとを 続きれ、このゲートの拡張部としてからくことを 特徴とする。上記が一トはショットキー健康

.のドレインとの間に取け、前記書!の質疑を更に 上記ドレインの拡張部として役立てることを特徴 レサス。

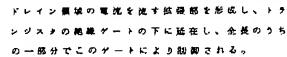
電界効果トランジスタ及びその他の半導体接種にとつて、前記半導体本体を半導体層を複数預量 無した形難として前記交及装層領域を構成し、この是下層の層を絶縁基板の上に取り付けるように

付開昭57-124469 (プ)

.すると有料である。

サファイアの趙操性茶板の上に単一のP形シリ コン層を散けた電界効果トランジスタが 1979 年 に米国のシントンで請かれた 1979 インターナシ カナル エレクトロン デバイシーズ ミーナイ ング (I. S. D. M.) で発投され、 I. S. K. S. から刊行されたアイ・イー・ディー・エム・ダイ ジェスト (1979) の都 394 資から 第 397 変にのつ ているエッチ・サクマ、ティー・クリヤマ及びテ イ・スズキによる「アーハイーゼルテージーオツ セット・ゲート エスオーエス/エムオーエス トランジスタ。(A High Voltage Offset - Gate 809/KOS Transistor) 」と置する勘文に記載さ れている。これによればり形層内にn形ソース質 城 (n⁴) と n 形 ドレイン 飯块 (n⁴) とを設け、イオ ン注入によりピンチ抵抗を設ける。ピンチ抵抗は 単一のり形段面質域であつて機能は反対だがり形 層と阿黒の単位関数当りの不純物を有するように 作られた質値である。この単一抵抗療績は単形層 とその上面だけで扱する。蓋し、この要価値値は

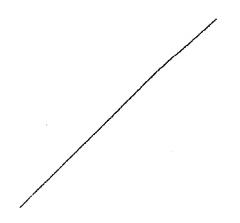
これと対照的に本発明によれば直発抵抗率は動作業圧の設計値が高くなるのに比例して高くなる だけである。



n形表面製練とその下に延在する層のP形配と はオフセクトゲート ピンテオフ電圧に等しい低 いドレイン電影以上でこの層を過度方向に貫ぬい て空芝化するように設計されているから、この既 知のトランジスタは全く高い降股電圧整性を示す。 この特性は潜のドーピングレベルによる制約は受 けないが、ゲートがガ^{*} ドレイン 無彼からオフセ ツトされる長さ (LR) に依存する。この長さ LR は ピンチオフ抵抗のゲートの直下ではない部分の長 さに着しい。而してこの既知のトランジスォのド レイン降服電圧 (BV_{DS}) と ON 抵抗 (R_{ON}) とはオフ セットゲート長 5g にほぼ比例して増大すること が相切した。しかし、これでは唯一つのピンチ批 抗質域がチャネルからドレインへの唯一つの言法 路を与えるだけであるから、直列抵抗率はここで も前述した他の戦知の中導体験機と同じくほぼ所 望の降服常圧の二乗に比例する。

実施網を挙げて認道につき本発明を詳細に説明

住室すべきにとは第1、3、4~3及び10~10 図は時間であつて、寸波通りではないことである。 図面を簡明ならしめるためこれらの図面のいくつかの部分の相対的寸迭及び比率は超級され或は、 単少されている。一例で用いられたのと対応又は 類似する他の例の部分は一般に同一符号を付して



特開報57~124469 (B)

・キーコンタクトを設けるとどにより形成することができる。 しかし、第1的では一般として解説す にり形質域 / を終節させて pn 複合すを形成している。

本発明によれば、放放さは無くの雑世形(何え ばれ形)の多数の解放りを具え、これらの間に反 対の無点の確認形(例えばり形)の新点の解析は がはさまつている。少なくとも一つの動物モード の脚少なくとも前1の倒坡川が本体倒成さを貫み いて上記扱合形成手段ルの方向に延在する電気的 に並列な電流通路を遊供する。第1の蝦蟆リと第 よの最級なの各々の係るとドーピング層度とは前 紀型乏度内の自由な無荷扱体が排除された時の上 紀交互機関領域リールの各々に形成される単位側 強当りの空間電荷が少なくともこの空間電荷のア ンパランスにより形成される電界がそれを聴すと 質燥り、はでアバランシブレークダウンが出する であるう路界電界強度よりも小さい程度でパラン スがとれるようなものとする。無くの領域リと第 3の微波などは深乏層が異成る内に繋がるくとに

より自由な電荷担体が欠落した領域すにからる高端圧を扱う役割を済ずる。

類様する第1の領域にと第2の領域にどの間に 形成される Pn 接合《は鉄流设合》の拡張部とし で動く。第2の領域に同士は Pn 接合》で接合形 成手段を構成するり形質域にを介して一つに電気 最続される。第1の領域に同士は接合形成手段に から離れている少なくとも、一つの区域で(例えば 同一専電形の領域にを介して)互に電気接続する。

・異なる。しかし、異形的な例では無の殺さは約 - 10 月# で相互側の距離は約 / 00 月# である。

望乏 用となった 領域 バ 及び 12 の キャ に 形 返される 単 依 歯 権 当 り の 望 間 常 め の 兼 は 当 級 道 城 の 康 さ と そ の 導 電 形 を 決 め る ドーバン トの ドービン グ 膚 度 と の 種に よ り 与 え られる。 それ 故 、 彼 域 を 層 く

してもドービング農産を高くし、又はその逆を行 なえば同一程度の空間電荷が借与れ、それを登丘 機構構造の全での層川及び口の序さを寄しくし、 ドーピング構定をやしくする必要はない。厳リと 刀の間の説明電荷をパケンスさせる必要があるが、 とれは各層川及びロのエピタキシャル成長中学が リットされる層の厚さとドーピング構定とを簡単 遊く版如することにより得られる。 とれらの バラ メータはエピタキシャル成長及びその前の処態中 例えば±10まの範囲内に観曲するととができる。 高電圧動作時に pn 接合すに遊びイアスをかけて も忍乏層となつた交互模層構造が、はでアバラン シブレークグウンが生じないようにするため遊乏 用となった本体部 3 の各領域リ及び以の空間電荷 による世界と本体配けの全派さに且る交互機関構 出り、2の翌間電荷の凡ゆるアンパランスの累積 したものによる選択とのいずれるが半導体内です パランシ増倍が起こる解発電光致度よりも小さく なければならない。シリコンダ体のパルクではこ の臨界悪界強度は約3×10⁵ V-cm⁻¹ であり、これ

14MUB57-124469 (9)

・は完全に窓を潜となる部分のドーペント量が悪なわる× 10¹² cm⁻² であることに対応する。 それ故事 / 図に示したようなシリコンエピタキン マル標面では各層川及び以のドーペント重を約4× 10¹² cm⁻² 以下とし(截し、各層川、以は両側から変を機構のでゆくからである)、不体部3内の交互機構の企业× 10¹² cm⁻² より小さくする必要がある。 代表的 改進を挙げると、これらのエピタキシャル 刷川及び以の厚さはの、スルーと 2 μ+ の間とし、これに対応するドーピングの環は失々約 2× 10¹⁷ cm⁻³ と 2× 10¹⁷ cm⁻³ とする。

とれらのドーピング無度は従来技術で低知の高 電化半導体設置で見られる単一の高低抗の質性 或から収る設合に減接する本体部内に空之影が がつてゆく構盘に対して用いられるドーピング 度よりも相当に高い。本第羽に係る交互根形層が 及びはは良好な本体部まを乗り促むる電流通路を 最低にある。電気的に並列になっているため のは別抵抗が愛しく下り、電流取扱能力が高くな

る。また空乏化したB形腫が内の形の空間電荷は 盥洗化されたP形層は内の食の密閉貫荷で換まれ ているため、本体部はは高電圧動作時に忍乏化さ れた脚マクロなスケールで見ると実効的に異性材 杆から述るかのように好る舞うように見え、ての ため高電狂を取り扱えるようになる。失々れ形層 川岡士及びり形暦は阿士を一つに常然控硬する領 城川及び11又は任意の他の檢修手段)は空乏化 されたな体形での耐遇し即ち飛尾狂を摂り部分即 ち交互機構展別及び以の部分の両限)で電気優貌 を行ない、高電圧を担う部分と即ち本体部3内の 交 丘暦 層層 川 及び 12 の 長手 方向 が 一方の 接続手 役 17 又は14 から地方の導電形の潜を一つに投続する 伽方の發酵手段ル又はおに向けて他化するように する必要がある。とれは第18の半導体装置構造 では個人の構业及びなの偶般が主義固治から交互 横層構造が、2の厚す方向に延在するようにする ととによつて遊成される。

高電光を担う型文化された本体系は全形成する 交互機能用に及び10の長さを増すことにより電圧

取扱能力を高くすることができる。また交互復復 勝り及びたの数を増すととにより電気的に並列な 電流通路の数を増すととができる。この結果本孫 明交尾機構圏川及び川を有するメワー半線体装置 の本体部3の風州抵抗は前述した従来技術のパワ ― 中導体強度のように所製の降展電圧の自集に比 例するのではなく、所襲の降根電圧に比例して高 くなるだけですむ。これを勝る時に示すが、との 据は図はVを単位とする路場電圧に対するV・of を単位とする進列延抗率を確方とも対数スケール でとつたグラフである。このグラフは交互指滑層 11 及び22 が講ぶと22の際に延在し、構立で増りと まいもツクコンタクトを行ない、商みで無りとは の報方に共通ショットキーコンオクトを行なう集 本形態の半導体装置構造につき計算した研集に基 づいている。崔舜巫統率はとれらの2個の淵のコ ンォクトの間に低いパイアスを印加するものとし て計算してある。各層川及び以のドービング曲度 は # × /0^{12 cm-8} としておいた。竦のコンきタトNU の着り及び八内の電流遊跡の匿さはは個の週のコ

ショク)間に設計過りの遊動作業圧を印加した限の層川及び2の長さに沿つての最大電界強度が 10⁵ V/tm となるように選んで。全部の層川・20 が 占める本体部3の深る(即ち全律機構造の全厚さ)はこの長さの10 まとした。そして全ての交互復層層/// 及び20 が了度との深さに入るものとして計算した。

回額 & は層川と20 6 年の譲さを / μm とした 時の 選別無抗寒と降服 電圧の間の関係を示した 6 のであり、 成額 8 は層川と20 6 名々の厚さを 0 . 2μm とした時の グラフである。 注意すべき C とはいず れの場合 4 直額的な形比例関係が成立することで

生た 競夫において 近辺の 予選体 終度では ほ 股 電 任 が 天 本 200 V 及び 300 V の 時 必 要 な 選 対 近 抗 率 が 背 虚 夫 キ ユ × 10・2 4 元 は 及 び 10・1 4 元 は よ り 大 も い が 、 第 3 図 に 示 す よ う に 本 発 明 交 互 機 層 構 出 を 有 す る 争 導 体 後 置 で は 想 し く 執 い 。 即 ち 、 層 1 及 び 12 の 厚 さ が 1 4 m の 場 合 は 的 と ば 200 V の 時 カ γ × 10・3 4 m ed で あ り 、 300 V の 時 ユ × 10・2 10・cd

持開857-124469 (10)

であり、1000 Vの時 4 × 10⁻² 日·cdであり、他方 0.2 4m 厚の場合は 200 Vの時 2 × 10⁻³ 以·cd以下 であり、 500 Vの時 4 × 10⁻³ 以·cd以下であり、 1000 Vの時約 7 × 10⁻³ 以·cdである。

進稼んとBを比較すれば何かるように採い層パ 及びなも少数数けるよりも強い層川及びおも多数 設ける方が一般には有利である。交互機局層バ及 びなの全数は少なくともりとし、質測はもつとす つと多く(何えば『個以上)とし、半発明機構機 産を用いるにとにより得られる利点を十分に享受 でもるようにする。本体的3の所定の及さに対し、 収容できる層が及び口の最大数は各階別層が及び 2がとり得る最小座さにより失まる。しかし、各 勝り及び口が乗りに強くなると、 設計目標を十分 丹児住兵く製出することがひずかしくなるむそれ がある。また、暦川とはで多数キャリャの電視を 流せるようにするためには各層の声さを薄くしす ぎて零パイテス状態の時でも全体が空乏層化し、 これにより層内の電旅路が ピンチャフすることの ないようにする必要がある。

ンであればパッシベーション層がを正に答覧すせることができる。この場合を上層パ又は40内の窓側電荷が修正され、このような絶縁層の電荷を引致しようとする。しかし、パッシベーション層が を(例えば酸素をドープした多時系シリコンのように)半絶難性材料を構成して電気的に中性にしてもよい。

上にエピタキシャル圏川及びはそのせる雄雄協 並成は例えばサファイアのような絶縁が科又は撰 えばシリコンのような単雄体材料とすることがで もる。而して第1別の基板がは難よの関域は及び 設合形成領域ルと同一個電形の中導学材料とし、 それ自体本体隔まとの間に pa 接合を形成する手 腔の形成配と考え得るようにすることができる。 しかし、基板がは度対離電形の単導体材料とし、 徴域ルとの間に緊急限分を形成する本体部の形成 部とすることもできる。

無限10が交互独層構造11、12の最下層に対して 反対の一端電影の単端体基板である場合は、そのド ーピング構度及び除さが接合され点パイテスをか サまと技術上のファクタ以外にも第1関の慣付きエピタキシャル構造に所定の浮さの後層層が及び2の全数を翻訳するで図かあつて、それは本体ののエピタキシャル層構立での空間電荷の収録上でのようと、との場合を対して、この場がある。しかし、この個別のは、のアンパランスとである。しかし、この個別のは、のアンパランスは最下層から最上層に同つに別がある。といるというというというである。というでは、では、のアンパランスは最大層から最上層に同つに関係のアンパランスは最大層がもとにより補正することがある。

また本体部よの上環投資での世界を小さくするため後も上端のP影解なのドーゼング機度及び返す又はそのいずれか一方を小さくするととができる。 このようにして、空芝化された時間を上級のP形層なは食の空間電荷を選えば他のP形層なの動学分しか好たないようにすることができる。 最上層は上に載けられるパッシャーション層はを指数にすることができる。例えば二酸化シッコ

・けた時基板4の認定層部に生ずる空間電荷が交互機関構度11、12の空差化した最下離に生ずる符号が反対の空間電荷とほぼ平衡するように選ぶ。このようにして基板10を第1と第2の領域11及び12の一方としてもよい。

このような技能を終えばに示す。 とっては明む こと電極みとが体がと電極などを取り明んでいる。

がした。

持開昭57-124469 (11)

この場合電極はほねの外揮と字体!の最との間 に(パッシベーション推奨艾はより罪い乾燥所上 に)設けるタイヤボンデイング又は他の外部接続 のための拡張された区域 AM を有する。電腦 APの 拡張された機能区域 Jia 用のブラットフォームを 与えるために、前ひで層牌佐ひ、ひのメリ部を収 り囲み、コンタクト製造はもこのメサ路の頂上に 城在させ、電腦21を介してこのメナ部の頭上の溝 **おとをコンタクトさせる。蔣は関の略式平面端で** はパツシベーション層口の拡がり及び半導体本体 / 内の様々の領域の拡がりを関値を無明ならしめ るため綴示していない。V椰刈及び以を以上の外 最に対応するよ僧の平行な実績と講の底の先導に 対応する中央部の破跡とによりがした。また耳怖 お及びおの抵がりを終る機では軸に対応する実確 て示した。

また、本路明に係る構造を有する単導体観視の 電流取扱能力を大きくするために、 おひとお、毛 極かとお及び假娘ひとはとを相互にてから合わせ る。とのような相互にかみ合つた構造も解る図に

つて水体部ょから迅速に排験される。同様にり形 贈は内の電子は自形層がを介して象徴に推論され る。印加される逆幕氏レベルがし例えばらないし おりというレンジの)低い方のピンチェフ機を勝 えると、 pn 接合4に関連する翌乏層が交互機能 **層川及びはで合体し、鎖域はとりの間の本体部を** 全体を完全に設定化する。

前4個及び第1個日本強調に係るV雌付きエビ まキシャル交互復贈構成を多数キャリヤ幾個、即 ち接合ガート形電界効果トランジスタに組み込ん だものを示す。交互に導電形が変わる交互導電機 11 及びはほ今の場合電界効果トランタスタのソー スとドレインとの間に設ける。海がの傾應会体に 直つて単在するド形模域はがとりでドレイン無格 を形成し、とのドレイン領域を兼り間につき説明 したのと同じ額様で電性以を介して外部放続する。 図頭を明報ならしめるため稿業層はと電腦配置の 前期は前り斑には水していない。

またばねにトランジスまのゲートを形成するD 形盤はルと、トランジスまのリース最後を形成す 朗は図の構造の半導体接置は遅えば吸す吸の機

子を感力及びおを有するだけの Pn 扱うを用いる 電力用型流ダイォードに使うことができる。この 場合交互機構用がとねがダイオードのアノードと カソードの間の中間領域を形成し、実効的には PIN ダイォードの真正ペース領域に要しいと考え られる。しかし、庭畑の PIN ダイオードと比較す ると所定の降展電話に対する世別抵抗率を着しく 0とくでき、このため本務明整旗ダイオードは電圧 及び/又は電流取扱能力を火きくとれる。

とのような pn 接合ダイオードは少数キャリャ 接慮であって、ON校際で流れる電流は第1の領 延りでもあるの数地はでも少数キャリャで選ばれ る。また交互接層構造にしたため、この中導体後 世は本体格は内に気をドープして移籍合中心を作 ちなくても、高温なメーンオフが可能ごある。こ のようにして遊覧出を印加した時の形層川内の少 数キャリャ(正孔)が Po 銀合るを超えてP形層 ねに引き込まれ、これらの祖廷的に並列な際に沿

る市形型吸べとの耐力を取ける。毎年間に示した ように、これらの領域リとはを局所的に交互にV 牌の階度を下り、交互複階層川及びねの際に至ら しめ、朝後するゲート仮娘ルとソース最城ルとの 間の区域を介してソース領域は希腊建治症在させ る。領域ルとルは既知のリトグラフィマスク技術 を用いて場所的にイオン住入することにより作る ことができる。ことでり形層ははゲートルの拡張 **怒として動き、ソース仮域ルとドレイン領域13の** 雌を結ぶナヤネル領域を提供するπ形層リをはざ み込む。 ヤートルを用いて Pn 級白の及びるに遊 パイプスをかけ、関連空芝層に電影効果作用を生 ぜしめ、とれによりソース質媒はとドレイン質域 リのMの電子液を制御し、終りにはパイアス電圧 を鎖鳴るを完全に空乏化し、トランジスタをオー ショフするに足るだけ高くする。 OFF 状態ではト ランジスタは前述した交互機関構設り、4のため 属ドレイン輸出を避止することができる。

形皿とあらばこのようなトランジスまが十分に ON 状態で動作する時層リとなの間の Pn 接合るに

持開明57-124469 (12)

服方向、バイアスをかけ、ゲートからナヤキル領域 バに正孔を住人し、非電率変調により直列氏抗率 を下げる。このような一度変つた動作モードは本 発明電界効果トランジスタでは有利である。割し、 オーンオフ時に建し込まれた圏はとゲートルとを 介して少級サヤリヤが容易に辨験されるからであ る。

る。そして基板がと最下層川との間の界面にり形 領域がから近在するり形の短いもう一つの層を殺 けて調益に関係する傾で高板の空間電荷をパタン スさせ、この以底に必難位面が悪無しないように することができる。このような風込み界面層のは 第半節及び無く間に示すように避合ゲート形電界 効果トランジスを能びに本発明に係り且つ半導体 基板の上に空互槽層層川及びは全有する任意の他

無強する個とと4の間で思った第8回及び前3回の電界効果トラングスタの平均チャキル長の代数的数値は約100 μm である。層川及び4の長さは路製運圧に影響するだけでなく、トランジスタのの8 特性にも影響することがある。このようにして例えばID - VDS 特性(ソース・ドレイン電圧に対するドレイン電流の変化)が層の長さが増すなど一層互偏質のようになり、層の長さが短かくなる機一層三幅質のようになる。

の半導体設備に設けることができる。

第4個及び第7回は第4個及び第4回の+ ラン ジスタ構造の傭託例を示したもので、ことでは本 る。満立内に低在するソースフィンガ (Bource finger)をソース領域おの満立の外側 に低在するこの部分により一つに接続し、ソース 領域がとその電機おどの間のコンタクト区域を基 げる。

少を講立で題んだ相反かみ合せ電機配慮を コピを修正した形で再度採用し、ゲート機能がと ソース電極がとを調立と関連させることができる。 他の修正された形態ではり形晶板/0を十分高ドー アにしてゲート領域/4に対するゲート接続を与え、 ゲート構動を主変面がではなく本体/の下面30で サスる。

株に半導体基板ルを十分格ドーブにした場合は との半導体基板ル内の型型層の成さが興度する機 との半導体基板ル内の型型層の成さが興度する機 に大きく変化し、との半導体基板ル内の設定化さ れた部分に生する空間電荷が相当に変化する。こ の場合基板ルと最下層ルの反対の準電形のドー・の との発音を動作時にそれらの空間電荷が複りに終 扱する部分でパランスするように養まことができ

発明によりn チャキル絶職 ゲート形電界効果トラ" ンジスとも形成する。このトランジスタは接合か - ト形 電界効果トランジスタに必要な n 形 ドレイ ン模様のとドレイン電機を終す図及び無る図に示 したのと同じ無垠で押り内に配置する。しかし、 鎌口派では第4 成及び第7 週に示すように半導体 聲域、電域及び終級層の配復が異なっている。例 ちことでばりがソース領域ルをり形質域ルを介し で反対導電形の交互権措置の及びはから分離して いる。そしてとれは何えはリトグラフイマスキン グ技術を用いて周囲的にイナン低人することによ り形成している。交互機関層ル及びほほれ形ドレ イン関域はからり形領域はにかけて延在し、P形 飯畝はの鋼袋するフィンガ部間の区域で弾力の側 礎に顕接する。またるらではパツシベーション層 a ではなくより 舞い 略級 横おを V 路 4 内に 低在さ せ、パッシペーション層との紙でV席の調整を攪 って暗暗層はで提覧性のゲート層はを察会に領域 18 並びに贈り及び以の贈から精解する。そして深

い方の絶容層おが博ぶ内のソース収域にからゲー

74M8857-124469 (13)

ト層がを結構する。

サート層がは成なの個数での形ソース観点など れ形層がの強との間にあるり形層が内にの形態電 性サヤネルをお頭的に発生させるのに役立つ。の 形層がはドレイン電域のの拡揚部として物を、 (トランジスタのOR 状態では)ソース関域なか ら出てきた電子をれ形層がに沿つて砂むされたの 形子ヤネルを介してドレイン領域のへ流す。OFP 状態では前述したように変更化した変互情層層が 及びなが高ドレイン電圧を阻止する。

第7回の新回辺は領域ルの準電性チャキル民域 にむつて切つたものである。結構着おに設けた深 を介して主義関めで何おにむつて延在するソース 電機がソース領域ルとり形質域ルの双方と接触 する。両立でのソース領域の破方向での似かりを 第7辺の新回辺で破解で示した。

第4回及び終7回に示したIOFETはnチャキル エンハンスメント形であるが、神以の調理区域に 瞬接して終4回及び第7回のトランジスタ構造の ソース低級A間に低ドーアのn 単領域を設けるこ とにより否品にロチャネルディブレッション形 IGFSTを作ることができる。

6 財及び無り図に示した D チャネルトランジ スタでは丘形層リが今体部3を異めいて電流を選 よが、この時じ半導体接近にDチャキルトランジ スキ得労を入れて無流が磨りとなの両方を使って 進ばれるようにするとともできる。との時の半導 体苗體は傅立切では第6図及び第2図に示したよ うな構造を有するが、解状質では第1回に示した ような構造になる。その場合の尊価闘略別を終り 図に示す。このトランジスタではり形似域パがp 形態域ルと同一形状をしてむり、カチャネルトッ ンジスタのドレインを形成するだけでなく、柑橘 トランジスタ構造のゲートの頃により。p形チャ **ネルが誘起される領域も形成する。η形領域はに** はりだソース観練化と同一形状でタチャネルトゥ ンツスタ構成のソース銀線を形成する別のり形盤 城 37 が 存在する。

関型に設ける絶縁潜及び電線構造はレイアウト の点で構出機のそれと対応する。従つてヤート C

割り的は無く頃の情量を高葉圧用バイポークト ランジスタに適用したところを示したものである。 この場合は2個では1形質或12と電腦22とがバイ ボークトランジスタのコレクまとなり、成2週で はP形質域12と電腦42とがベースとなる。交互唯 層庫11及び12は実効的に複数類域を形成し、領域 14と12の頃のベース・コレクを接合のベースとコ レクタに講接する区域となる。ペース 電腦がは調かれば、 他様 権力に形成した 窓を介して生気固かでペース 領域 かに接触する。またこのペース 領域 か内に 自形 エミック 領域 が む 政 け、 信 2 の 健慢に 関を出す とうにし、そこで エミック 軍機 が 及び 口が少数 キャリャを 出選に 貯除させる から、 この 本 発明に ほる パイポークトランジスクは スイッチング 選度が高く 且つ 電流 及び 電化 取扱 能力が 良好である。

第川図はボノ図の舞舟の進正例であって、高電 E用ショットキーダイオードとして用いるれるものを示したものである。この場合接合形成手段に Pが電域けではなく会議層がを用い、この金属層 はとの応援いたで会議・半準体整施総合を形成する。交互機層層川及びははショットキー層がが脱 成するダイオードのアノードと電徳お及びり形は 域はを形成する。この中球体接近ではショットキー 機域を形成する。この中球体接近ではショットキー に関ばがり形層はと似んで遊ショットキー強能を

時期昭57-124469 (14)

形成する。このり形ショットキーコンタクトの区域を制御してその遊離流を破らし、これによりpn 適合をからの少数ヤヤリヤ効果が生せるのを抑止するのが留すしい。とれは満なに沿つて関係を確いて満2の健康に顔を出す付加的なり形態域がを設けることにより実現できる。このようなり形態域がの厚さを第1週では成績で示した。り形態域がが存在する場所では層々が構2の機能と数にないことになる。そしてり形態域が過去の間の制能では交互機機能が及び心が健康治療する。

新 * 密ない し第 10 的の 半 準体接機でも同じような 間に形成する ショットキー接合を使える C とを 磨解されたい。 C のように して 所えば 本発明に 係る 接合 ゲート 形態 界効果 トランジスタに ショット キーソース としゅットャードレインとを 押たせる C とができる。

第4回ないも形を対の電子効果トランジスまで は彼以の内閣にゲート電泳を位置させているが、

川及び12内の高板10とソース銀板16及び17形似域 ルとの間の部分の電影を一層一様にする代表手段 を提供する。このような新り図のトランジスタの 低正併を第12図に示すが、これは紡績体基板がを 有し、この上に半導体メリとして突反情層層11及 び2がのつている。

第4個及び第4個並びに第4個及び無2個のトランリスタで半導体兼板がを用いる代りに例えばサファイケのような単結品組織 基板の上に交互機関が及びは全般けると株に好適である。このような単結品組織 基板は交互機関構 他以及び以内の 電気力線に対する反射境界を提供し、交互機関維

ドタキシャル成員させて観域川を形成する。この時域のP形エピタキシャル層の物件している部外が観域はを形成する。これらの微域川とはのドーピング通度と関とは上記エッチングとエピクスキャル成長とにより次まるが、空乏化によりことにからの領域内に形成される空間電荷がほぼバランスの領域内に形成される空間電荷がほぞ線とないによった。他の半導体領域と無極、独に偏端機でいたの設認電艦(第月間の符号ユ)は既知の顕微でであるはイキン化人、リングラフィ及びエッチンと技術を用いて上記の条体動内及び上に設けることでである。

このような形態の主義値かに対し返れな瑕地// 及びねを有する構造の学導体機度は本典明に係る 種々のタイプの展覧医学導体機度、研えば能力用 動流器、パイポークトランジスタ並びに設合ゲー ト形及び絶縁ゲート形電界効果トランジスタで用 いることができる。第12回は絶縁ゲート形電界効果トランジスタに適用したところを示したもので、 着板力と貸回電機ねとがドレインな形成する。p

13開昭57-124469 (15)

・できる。としてもとれらのn形質はリのドービン

グ機能と呼ばをとれらの3部に分配された領域部 川海に生する正の空間電荷が領域11内の長の空間

電荷とほぼパランスするように選ぶ。誰がの間盤

上には絶職層はと抵抗層性の両方を延在させる。

そして抵抗層のモトランジスタのゲートおと基板

ドレインルとに接続して倒壊りに生ずる影響界を

狂致させ、トタンジスタのナヤイル区域とゲート

非とに興援する仮域リの縁でのこの気状の強まを

下げる電界解放手段を形成する。 との抵抗層のは

海抵抗率の多結品シリコンを用い、底ドナー機能

でチャキル鼠域上と牌りの派との汉方に局所的に

、ドーピングさせるととにより作ることができる。

との時チャキル区域上のドーピングにより抵抗層 町の一部としてゲートおが形成され、舞りの底の

ドーピングにより船径層おの窓で抵抗機のと基板

集る図並びに乗る図及び集の図は本発明半導体

装置の一般を示するので招展運電形の2種の網路

哲学を共り - これらの 2 要望が前紀本体船を推切

10の間の接続が良好になる。

形領域ル内にれ形ソース領域ルを設け、両側域ル及びルを主義側のでソース電極みにコンタタトさせる。ドレイン領域のの電気的に能列な弦鏡形を形成するれ形領域のの傾面とソース領域などの制の区域では薄いゲート総線形な上に環境を分ケート電機がを設ける。またドレイン及びソースからケート電機がの級の下迄夫々低ドーブル形領域が及びおを延むさる。

第13 図では多り形領域14 を製練れと整列させ、 相を性質問~とするが、領域14 の方を幅広くし、 関域11 及び12を狭くするかそのいずれか一方を行 なうこともできる。このようにして例えば各り形 領域14 を少なくとも3 図のり形領域42 と中間り形 領域11 との上にのせることもできる。

> ヤネル電界効果トランジスタと第1回のリチャキル電界効果トランジスタと第1回のリチャキをおり、まかまた有する半導体の 他の等紙回路関、第10回は本発明に係るパイポー ラトランジスタの所面図、第10回は本発明に係る ショットヤー整流器の断面図、第12回は絶縁を を有する実施例の所面図、第12回はもう一つの構 歳の本発明起程ゲート電界効果トランジスタの断 面図、第19回はもう一つの構造の起縁ゲート形電

つて接続されて逆並列切路となり、交互に機構される原子と無よの質嫌とが一方の四路要集の意気的に並列な電流路とを与える。もり一つの例は npn トランジスまと pnp トランジス まとを png トランジス まとを png トランジス まとを png トランジス まとを png トランジス まとを なまるサイリス まである。所鑑と あらばこのよう なサイリス まは P形ベース 解域と n 形ベース 領域とに対し 別 の ゲート 電機を育するようにすることができる。

《図面の簡単な典明

第1 図は本発明に係る半導体接便の一個の一部の認明用所関係規模、第2 図はその略式平側図、第3 図は本発明に係る多数キャリキ接世の道利抵抗率と路線電圧の関係をボナグラフの図、第4 図は本発明に係る接合ヤート形電界効果トランジスタの所面斜視図、第5 図はその所図図、第7 図はその所図図、第2 図は サート形電界効果トランジスタの所図斜根図、第7 図は集る・7 図のロチ

学界 出 鎖人 エヌ・ペー・フィリップス・フルーイランペンファゾリケン

代國人弁理士 杉 村 協

罪効果トクンクスまの断徴的である。

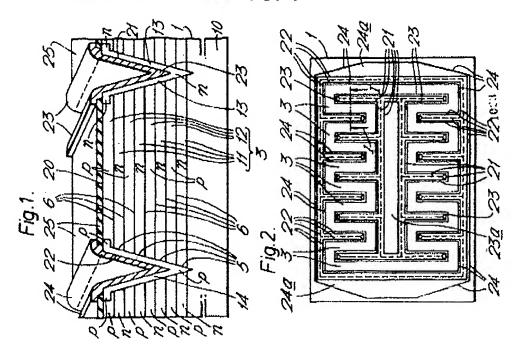
「「「「・」「「・」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」 「 ・ 」

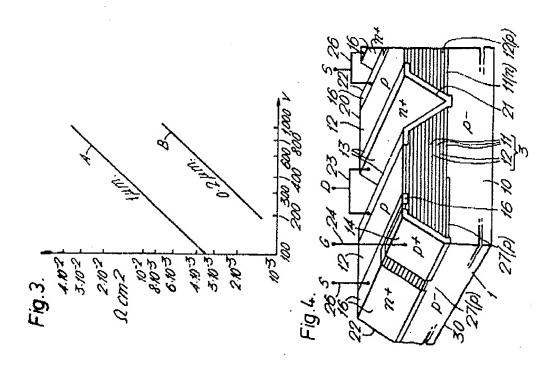




BEST AVAILABLE COPY

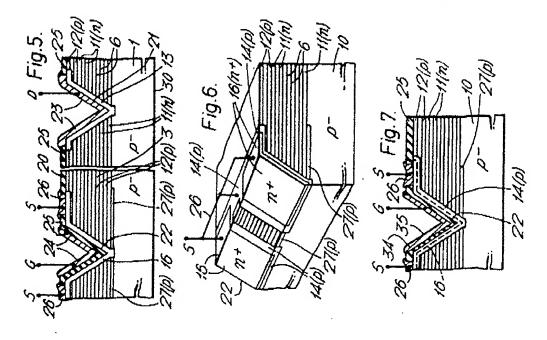
14開昭 57-124459 (16)

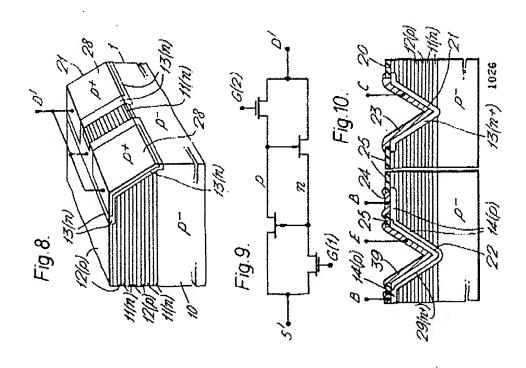




BEST AVAILABLE COPY

11818857 -124469 (17)





BEST AVAILABLE COPY

15間857-124469 (18)

